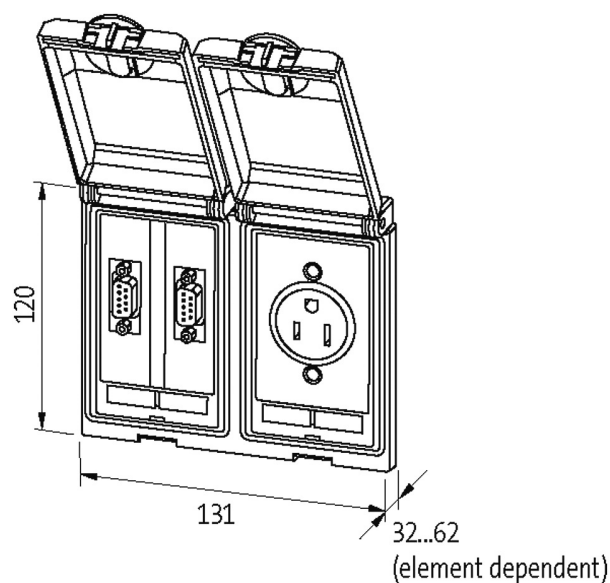


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Ramka podwójna IP65

Ramka: Metal, matowy niklowany

Pokrywa: Tworzywo przezroczyste

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)

120×130×35 mm

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością
ścianki 1...5 mm

Stopień ochrony IP65

Obudowa Ramka: odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną
powierzchnią, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste

Zakres temperatur -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

Dane handlowe

EAN 4048879033374

eClass 27189217

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85389099

Kraj pochodzenia DE